Accreditation & Arbitration Committee

会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会 议 基 本 信 息** | | | |
| 会议名称： | **ITMA A&AC 3/28例会** | 主持人： | 赵砚博 |
| 会议时间： | 2023/03/28 16:00-18:00 | 会议地点/方式： | 腾讯线上会议 |
| 与会人： | 赵砚博、汪燕芳、吴政、黄丽陪、张圣洁、宋亚丹、张仕平、 | | |
| 纪要人： | 吴 政 | | |
| **会 议 纪 要 内 容** | | | |
| 会议议题： | 1. ITMA全组会议遗留工作待办之NM Card的容抗负载测量工作安排 | | |
| 会议内容： | 1. ITMA全组会议上技术组汇报“当前市面上收到来自厂商、用户反馈NM Card在手机上出现重启、卡移除、性能下降的问题”，经定位为NM Card的容性负载不满足规范要求（eMMC协议规定6pF），导致出现异常，该项工作交由A&AC来主导安排和理清。 2. A&AC会议达成一致，收集LONGSYS、HXY、SCY、BIWIN 4家卡商各10张256GB的NM Card（各家需提供2个批次的NM Card，如不同时间生产的卡片、不同批次的Wafer Lot），统一在LONGSYS实验室进行容性负载测试； 3. 根据市场收集的反馈数据，选择5台不同型号的HW手机来进行测量，重点需包含mate40，P50Pro，mate50这3个机型。 4. 待各家NM Card的容性负载测试数据报告提供后，在A & AC会议审核确认，如没问题给出测试结论，将测试结果反馈HW终端，供HW终端确认互连容忍度 5. 根据NM Card测试结果和HW终端建议反馈给技术组，供技术组和测试组更新新版的规范。 6. 根据新的规范文档，更新Test Report模板。 | | |
| 下一步工作计划： | 1. 各家NM Card的收集，LONGSYS由吴 政来通知、HXY由丽培来通知、SCY & BIWIN由亚丹通知，统一将卡片寄给LONGSYS（寄送地址：广东省中山市翠亨新区和清路江波龙电子、收件人：吴 政、电话：15899964612）。 2. LONGSYS根据该工作需求评估出排期，并由吴 政反馈到A&AC。 3. 剩下工作等测试结果出来后再进行讨论。 | | |
| 遗留问题： | 暂无。 | | |